

高分子加工技術研究会 第 90 回例会の参加募集

主 催：日本レオロジー学会 高分子加工技術研究会

日 時：2019 年 3 月 1 日（金）13：30～16：50

場 所：工学院大学新宿キャンパス高層棟 20 階第 6 会議室

〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2

（交通）JR，新宿駅・西口（徒歩 5 分），

京王線，小田急線，地下鉄各線，新宿駅（徒歩 5 分）

都営大江戸線，都庁前駅（徒歩 3 分），西武新宿線，西武新宿駅（徒歩 10 分）

<https://www.kogakuin.ac.jp/facilities/campus/shinjuku/access.html>

主 題：AIと高分子

プログラム

（講演 1 時間 [質問・討論含む]）

13：30－14：30

1. ディープラーニングを用いた高分子シミュレーションの長時間予測

慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 泰岡顕治氏

14：40－15：40

2. 高分子成形加工プロセスにおけるAI活用

株式会社日本製鋼所 富山秀樹氏

15：50－16：50

3. ゴム材料のナノ構造観察におけるディープラーニング技術の応用検討

防衛大学校 応用物理学科 萩田克美氏

参加費：2,000 円。高分子加工技術研究会の会員及び学生は無料。

（高分子加工技術研究会の年会費は 3,000 円です。この機会にご入会をお勧めします。）

申込方法：氏名・所属・連絡先住所を明記し，FAX またはメールにて，2 月 15 日（金）までに下記宛にお申込下さい。高分子加工技術研究会会員の方は加工研会員と書き添えて下さい。

申 込 先：〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1-S8-32

東京工業大学 物質理工学院 鞠谷研究室 竹川理恵

TEL：03-5734-2468，FAX：03-5734-2876

E-mail：takekawa.r.aa@m.titech.ac.jp